

基板防湿コーティング剤

電子機器の心臓部の回路基板を屋外・高温多湿などの過酷な環境から保護する
ゴム系絶縁・防湿コーティング剤（コンフォーマルコーティング剤）

特長

- 1. 柔軟（低応力）で強靱な被膜**
加熱/冷却により生じるPCBの膨張と収縮に対する柔軟性と耐久性
- 2. 低透湿度の絶縁被膜**
耐湿熱性、耐加水分解性、高い絶縁抵抗値
透湿度はアクリル系・ウレタン系の1/15、シリコン系の1/40
- 3. エコフレンドリー**
硬化炉不要な溶剤タイプと、VOCフリーの溶剤レスタイプ
- 4. 優れた接着性・確実な密着性**
ガラエポ、金属他のオレフィン系プラスチックへの密着性
- 5. 低イオン性不純物**
耐腐食（マイグレーション）性、高い絶縁抵抗値

ゴム系は、防湿コート剤の必要特性を全て確保しており、幅広い用途で長年の使用実績がございます。

